МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ФЕЕ: 2016

МАТЕРІАЛИ та програма

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(Суми, 18-22 квітня 2016 року)



Суми Сумський державний університет 2016

Особенности изменения электрических свойств оксида цинка при его легировании литием

ФЕЕ:: 2016

<u>Литвиненко В.С.</u>, *студент*; Ляшков А.Ю., *доцент*; Макаров В.О., *доцент* Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, г. Днепропетровск

Оксид цинка — материал широко применяемый в электронике при изготовлении варисторов, а также для производства приборов оптоэлектроники и полупроводниковых сенсоров газов [1]. Он активно исследуется как перспективный материал спинтроники [2]. На сегодняшний день разработка новых приборов электроники невозможна без детального изучения процессов, происходящих в полупроводниках при их легировании в различных технологических условиях.

Целью работы было изучение влияния на электропроводность добавки карбоната лития в оксидноцинковой керамике при температуре синтеза не более 900 °C.

Образцы изготовляли по керамической технологии. Для их приготовления использовали порошки ZnO и Li_2CO_3 квалификации «хч». Количество добавки карбоната лития составляло от 0,1 до 3 % по массе. Компоненты шихты смешивали в этиловом спирте, затем высушивали. Под давлением 100 МПа формовали диски диаметром 12 мм и толщиной до 4 мм. Заготовку обжигали при температуре 900 °C в воздушной атмосфере в течение 1 часа.

При добавлении 0.1% Li_2CO_3 в керамику наблюдалось резкое падение электропроводности от $1.3\cdot10^{-5}$ до $2.3\cdot10^{-9}$ (Ом·м) $^{-1}$. Затем с ростом количества добавки наблюдался ее линейный рост до $9.1\cdot10^{-8}$ (Ом·м) $^{-1}$. Действительная и мнимая часть диэлектрической проницаемости у образцов, легированных литием, уменьшалась на 2-3 порядка по сравнению с нелегированным материалом.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности применения лития как акцепторного легирующего элемента для оксида цинка при сравнительно низких температурах синтеза.

- 1. T.K. Gupta, J. Am. Ceram. 73 No 7 (1990).
- 2. Б.Б. Страумал, С.Г. Протасова, А.А. Мазилкин, Г. Шютц, Э. Гёринг, Б. Барецки, П.Б. Страумал, *Письма в ЖЭТФ* **97**, 5-6 (2013).